



保偏 MEMS VOA

■ 特性

钢管式小型封装

低插损，低 WDL/PDL

响应速度快

高稳定性高可靠性

■ 应用

光功率控制与均衡

WDM 波分系统

EDFA 增益控制

仪器仪表

■ 遵循标准

Telcordia GR-1221

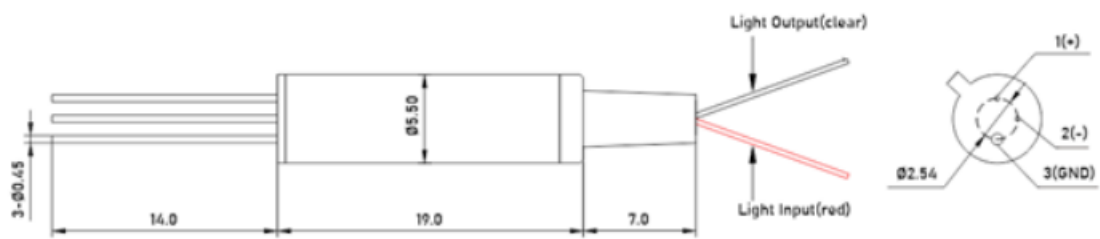
Telcordia GR-1073

规格参数

参数	单位	PM MEMS VOA
衰减类型		Bright or Dark
工作波长	nm	1550/1310
衰减范围	dB	≥30
消光比	dB	≥18
响应时间	ms	≤8
插入损耗	dB	≤0.7
波长相关损耗	dB	≤0.25 @0V
回波损耗	dB	≥45
驱动电源	V	≤6.5
最大光功率	mW	≤500
工作温度	°C	-20 ~ +85
存储温度	°C	-40 ~ +85
封装尺寸	mm	Φ5.5×19

- 1.所有参数均在室温工作环境下测试；
- 2.所有参数均不包括连接头插入损耗。

封装尺寸



PM MEMS VOA (Φ5.5×19mm)

订购信息：MVOA-PM-A-B-C-D-E-F

A	
代码	波长
C	1550
X	其它

B	
代码	衰减类型
B	Bright
D	Dark

C	
代码	衰减范围
25	min.25dB
30	min.30dB
X	其它

D	
代码	光纤直径
025	Φ0.25mm
09	Φ0.9mm
X	其它

E	
代码	光纤长度
05	0.5m
10	1.0m
15	1.5m
X	其它

F	
代码	连接器
00	无
FP	FC/UPC
FA	FC/APC
SP	SC/UPC
SA	SC/APC
LP	LC/UPC
LA	LC/APC
MP	MPO
X	其它



桂林恒毅拓新科技有限公司

www.hyinno.com

 0773-3697626

 广西 桂林市 七星区朝阳路信息产业园 D-12 信息孵化大厦 A 座 3-21 号 C305